Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



i) EP 0 897 998 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

- (45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung: 05.12.2001 Patentblatt 2001/49
- (51) Int CI.7: C23C 18/36

- (21) Anmeldenummer: 98114391.0
- (22) Anmeldetag: 31.07.1998
- (54) Reduktives Ni-Bad

 Reductive nickel bath

 Bain de nickel reducteur
- (84) Benannte Vertragsstaaten: AT CH DE LI
- (30) Priorität: 06.08.1997 DE 19733991
- (43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 24.02.1999 Patentblatt 1999/08
- (73) Patentinhaber: AMI Doduco GmbH 75181 Pforzhelm (DE)
- (72) Erfinder:
 - Freudenberger, Renate, Dr. 70738 Stuttgart (DE)
 - Macht, Walter 75180 Pforzhelm (DE)
 Stlesch, Heldemarle 75449 Wurmberg (DE)

- Marka, Erwin
 75203 Königsbach-Stein (DE)
- (74) Vertreter: Tweimeler, Uirich, Dipl.Phys. et al Zerrennerstrasse 23-25 75172 Pforzheim (DE)
- (56) Entgegenhaltungen:

EP-A- 0 346 265 EP-A- 0 692 554

US-A- 3 489 576 US-A- 4 483 711

 KEPING H ET AL: "A SUPER HIGH SPEED ELECTROLESS NICKEL PLATING PROCESS" TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF METAL FINISHING, Bd. 74, Nr. PART 03, 1. Mal 1996, Seiten 91-94, XP000594644

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Ertellung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein wässriges. saures, reduktiv abscheidendes Bad zum stromlosen Abscheiden von Nickel.

[0002] Solche Bäder sind aus Wolfgang Riedel: Funkticneile Chemische Vernickelung, Eugen G. Lenze Verlag in Saulgau/Württ. 1989 bekannt. Eine typische Anwendung ist das stromlose Aufbringen einer Nickelschicht auf verkupferte Leiterplatten. An diese Nickelschicht in Verbindung mit einer anschließend aufzubringenden Goldschicht mitteis Austauschvergoldung werden hohe Anforderungen bezüglich einer guten Lötbarkeit, guten Bondbarkeit. Korrosionsbeständigkeit und der Ausbildung planarer Pads, die für die folgende Bestückung mit Bautellen notwendig ist, gestellt. Die chemische Nickelschicht zwischen der Kupfer- und der Goldschicht wirkt hier als eine Art Barriere, so daß möglichst kein Gold in die Kupferschicht diffundieren kann. was die Lötfähigkelt verschlechtern würde. Für eine gute Nickel/Gold-Haftung ist eine möglichst reine Nickelschicht nötig, wobel ein Phosphoranteil von unter 10 % erstrebenswert ist. Die bekannten Nickelbäder enthalten das abzuscheidende Nickei in Form von Nickelsulfat oder Nickelchlorid. Das als Katlon vorllegende Nickel muß zum Zwecke selner Abscheidung reduziert werden. Diese Aufgabe übernimmt Natriumhypophoshit. Als Komplexbildner für das Nickel sind Zitronen-, Glycol-, Milch-, Apfel-, Essig-, Aminoessig-, Propion-, Bernsteinsäure, Ammonium-, Natrium-, Natriumhydroxyacetat, Natriumzitrat, Natriumgiyconat, Hydroxylaminsulfat und Mischungen von manchen dieser Säuren bekannt. Um eine höhere Nickeiabscheiderate zu erhalten, ist im Bad ein Beschleuniger enthalten. Als Beschleuniger ist Thioharnstoff (TU) bekannt. Dieser ist thermisch jedoch nicht sonderlich stabil. Zur Stabilisierung dieser Bäder sind Stabilisatoren nötig. Bekannt sind Blei-, Zinn-, Arsen- und Molybdänverbindungen. Der Stabilisator vermindert jedoch die Abscheiderate.

[0003] Ein Nachtell der bekannten Bäder liegt darin, daß zum Erreichen von passabien Abschelderaten das Bad bei relativ hohen Temperaturen von über 90° C betrieben werden muß. Bel diesen Temperaturen ist der Thioharnstoff nicht mehr ausrelchend stabil und seine Wirkung ist nicht mehr in vollem Umfang gegeben. Zur Aufrechterhaltung der Abscheiderate muß deshalb ständig Thiohamstoff nachdoslert werden. Es kommt zu einer allmählichen Anreicherung der Zersetzungsprodukte des Thiohamstoffs im Bad und somit auch zu einer vermehrten Einiagerung von Schwefel in die Nickelschicht. Dadurch wird die abgeschiedene Nickeischicht unedler. Dies führt zu einem erhöhten Auftreten von Korrosion nach der Austausch-Gold-Beschichtung, im besonderen zur Lochkorrosion in Bohrungen der Leiterplatte. Die Korrosionswerte verschlechtern sich mit zunehmendem Badalter, da immer mehr Thioharnstoff zugesetzt werden muß. um die Abscheiderate aufrechtzuerhalten. Daraus ergibt sich für das Bad nur eine Lebensdauer von ca. 5 MTO (MTO ist von Metal Tum - Over abgeleitet). d.h., daß das gesamte im Bad enthaltene Nickel nur fünfmal umgesetzt werden kann, bis das Bad verworfen werden muß.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, eine Zusammensetzung für ein Bad der eingangs genannten Art zu finden, mit welcher eine qualitativ hochwertige Nickelschichtbildung mit möglichst wenig Fremdeinlagerungen über eine längere Lebensdeuer des Bads mit gleichbleibender Abscheiderate möglich ist.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Bad mit der in Anspruch 1 angegebener Zusammensetzung gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0006] Zwischen der Konzentration des Nickelsalzes und seines Reduktionsmittels ist eine direkte Beziehung vorhanden, da das Reduktionsmittel möglichst das ganze gelöste Nickel reduzieren sollte. Eine Unterschreitung der angegebenen Untergrenze für die Nickelkonzentration im Bad führt dazu, daß die Abscheiderate zu stark abnimmt, da zu wenig Nickel zur Verfügung steht. Gleiches gilt für die Konzentration des Reduktionsmittels: Beim Unterschreiten der unteren Konzentrationsgrenze wird zu wenig Nickel reduziert und die Abschelderate sinkt. Bei einer Überschreitung der angegebenen Obergrenze der Konzentration kommt es zu Wildabscheidungen an ungewollten Stellen, so z.B. auch am Badbehälter, und zu einer Aufsalzung des Bades durch Zersetzung des Reduktionsmittels, weiche mit einer zunehmenden Viskosltät verknüpft ist, welche das Abschelden von Nickel in Bohrlöchern von Leiterolatten erschwert.

[0007] Die Grenzen für den Komplexbildner sind so gewählt, daß an der Untergrenze der Konzentration noch das gesamte Nickel komplexiert werden kann, während eine Überschreltung der Obergrenze unwirtschaftlich wäre.

[0008] Die erfindungsgemäß verwendeten Beschleuniger, insbesondere das Thioharnstoffderfvat, sind thermisch stabiler und effizienter als die bisher eingesetzten Beschleuniger. Dadurch ist es möglich sowohl die Konzentration des Beschleunigers als auch die Konzentration des Stabilisators geringer zu halten als bisher Das hat den Vorteil, daß im Bad weniger Zersetzunsprodukte entstehen als bisher, zumal die Konzentration des Beschleunigers und die Ihr folgende Konzentration des Stabilisators von vomherein niedriger sein können als im Stand der Technik. Das führt nicht nur zu einer langeren Lebensdauer, sondern auch zu einer besseren Beherrschbarkeit des Bades. Erste Erfahrungen zeigen, daß mit erfindungsgemäßen Bädern Lebensdauern von bis zu 8 MTO erreicht werden.

[0009] Der Beschleuniger soll in der 1- bis 3-fachen Molkonzentration des Stabilisators im Bad enthalten sein. Wird das Verhältnis zwischen Stabilisator und Beschleuniger zum Stabilisator hin verschoben, so kommt es vermehrt zur Inhibierung von Leiterzugkanten und

Bohrlöchern. Bei einem Beschleunigerüberschuß kann vermehrt Lochkorrosion auftreten.

[0010] Der saure Charakter des Nickelbades ist durch die Carbon- und Hydroxycarbonsäuren bestimmt; der pH-Wert wird durch Hinzufügen von Ammoniak zweckmäßigerweise auf einen Wert zwischen 5 und 6 eingestellt. Eine gewisse Pufferwirkung tritt durch den verwendeten Komplexbildner ein. Im Laufe der Zeit wird das Bad bedingt durch den Chemismus zunehmend sauer. Fällt der pH-Wert zu stark ab, so wird er durch Ammoniakzugabe wieder angehoben. Hypophosphit entfaltet seine reduzierende Wirkung im schwach sauren Bereich. Bei einem pH-Wert oberhalb 6 vermindert sich die reduzierende Wirkung des Hypophosphits. Dasselbe gilt für einen pH-Wert unter 5. Das Hypophosphit erreicht seine optimale reduzierende Wirkung fürpH-Werte zwischen 4.6 und 5.5. Das vorllegende Bad ist sehr gut dazu geeignet Leiterplatten mit einer edlen Nickel-Haftschicht mit einem Phosphorantell kleiner als 10 % zu beschichten. Elne daran anschließende Überziehung der edlen Nickelschicht mit einer Austausch-Goldschicht bewirkt eine Verminderung der Korrosion gegenüber einer unedleren - mlt Gold beschichteten -Nickelschicht, Das Austausch-Goldbad kann in einem großen pH-Bereich zwischen 5.5 und 6.5 gefahren werden.

[0011] Zweckmäßigerwelse liegt die Badtemperatur zwischen 80° und 90° C, bevorzugt wird eine Temperatur von 85° bis 90° C. In diesen Temperaturbereichen erhält man besonders wirtschaftliche Abschelderaten. Oberhalb von 90° C wird der Beschleuniger vermehrt zersetzt und es reichem sich Fremdatome im Bad an die dann zusammen mit dem Nickel abgeschieden werden können und Lochkorrosion hervorrufen könnten.

[0012] Um eine Zersetzung des Stabilisators zu unterdrücken und damit einer Anreicherung des metallischen Kations des Stabilisators im Bad entgegenzuwirken, ist erfindungsgemäß vorgesehen, daß zusätzlich ein spezifisch den Stabilisator komplexierender Komplexblidner zugesetzt ist. Vorzugsweise handelt es sich hierbei um Methylglycin-Diessigsäure, die vorzugsweise in einem Konzentrationsverhältnis von 0,5 bls 5 ml pro Liter Badflüssigkeit zugesetzt ist. Dadurch wird verhindert, daß das Kation des Stabilisators ausfällt und sich bevorzugt an Kanten oder Bohrlöcher niederschlägt. Dadurch wird der sogenannten Kantenschwäche entgegengewirkt, dies bedeutet, daß an den Kanten keine Inhibierung durch den Stabilisator stattfindet, der dle Nickelabscheidung lokal hemmen würde. Ein welterer Vorteil liegt darin, daß sich der Stabilisator nicht so schnell verbraucht und nachdosiert werden muß. Durch das Zusetzen des weiteren Komplexblidners wird verblüffenderweise die Stabilität des Bades nicht beeinträchtigt. Eln Gehalt in dem genannten Bereich ist vortellhaft, ledoch ist durch eine höhere Konzentration keine Verschlechterung der Badeigenschaften zu erken-

[0013] Vorzugsweise liegt der Nickelgehalt zwischen

6 und 8 g pro Liter Badflüssigkeit und die Konzentration des Reduktionsmittels zwischen 25 und 35 g pro Liter Badflüssigkeit. In diesen Konzentrationsbereichen Ist das stöchlometrische Verhältnis zwischen dem gelösten Nickel und seinem Reduktionsmittel besonders vorteilhaft, so daß sich eine gleichbleibende Abscheiderate über mehrere MTO ergilbt

[0014] Vorzugsweise liegt die Konzentration des Reduktionsmittels bei 30 g pro Liter Badflüssigkeit.

[0015] Vorzugsweise enthalten die Carbon oder Hydroxicarbonsäuren nicht mehr als 16 C-Atome.

[0016] Vorzugsweise enthalten die im Beschleunlger vorhandenen Alkyl-Gruppen nicht mehr als 6, vorzugsweise nicht mehr als 4 C-Atome, bzw. die Aryl-Gruppen enthalten nicht mehr als 9, vorzugswelse nicht mehr als 6 C-Atome.

[0017] Vorteilhafterwelse wird als Komplexblldner elne Mischung aus Milch-, Äpfel- und/oder Essigsäure verwendet, dessen Molverhältnis vorzugswelse etwa 11:4:1 lautet. Dieses Verhältnis hat sich als besonders förderlich in Bezug auf die Komplexierung des lonogenen Nickels herausgestellt. Vorteilhaft entfaltet sich die Wirkung des Komplexbildners für eine Molkonzentration zwischen 0,6 und 0,8 Mol pro Liter. Für den Stabilisator ist ein Gehalt von ungefähr 1 mg pro Liter Badflüssigkeit günstig.

[0018] Als bevorzugter Beschleuniger wird N-Ethyl-Thichamstoff oder Benzyl-Isothichamstoff verwendet Diese beiden Stoffe sind thermisch stabil, so daß kaum eine Zersetzung stattfindet, welche eine Nachdoslerung nötig machen würde. Durch die geringe Bildung von Schwefel erhält man eine sehr reine Nickelschicht mit wenig eingebauten Fremdatomen, was zu einer guten Korroslonsbeständlickeit führt.

[0019] Ein erstes Ausführungsbelspiel für ein erfindungsgemäßes Nickelbad enthält in 1 Liter Badflüssigkeit:

- 7 g Nickel in Form eines Nickelsulfats
- 35 g Natriumhypophosphit als Reduktionsmittel
- 0 27 g Milchsäure 90 %ig
- § 23 g Bemstelnsäure
- 0 6 g Essigsäure
- 2 mg Blel In Form von Bleiacetat
- 5 0 1 mg N, N'-Ethylen-Thioharnstoff
- 2 ml Methylgiycindiessigsäure
 - Rest ist Wasser und Ammoniak.

[0020] Der pH-Wert des Bades soll 5,0 betragen und wird mit Ammoniaklösung eingestellt. Das Bad wird bei einer Temperatur von 88-90° C betrieben und ermöglicht eine Abscheiderate von 15 bis 21 µm pro Stunde. [0021] Die Vorteile und Verbesserungen gegenüber dem Stand der Technik dieses Ausführungsbelspiels sind vielfältig. So wird eine gleichbielbende Abscheiderate bis zu einem Badalter von ca. 8 MTO erzielt - was gegenüber den bekannten Badern eine betrachtliche Steigerung bedeutet - wobei keine Wildabscheidungen

10

20

35

40

stattfinden. Das Nickel wird nur an den dafür vorgesehenen Stellen abgeschieden so wird es z.B. nicht über den Bereich des zu beschichtenden Leiterzuges hinaus auf der Leiterplatte abgeschieden. Überraschenderweise liegt der Phosphorgehalt in der Nickelschicht unter 10 %. Dies läßt sich aus der Gleichmäßigkeit der Abscheiderate - bedingt durch ein abgestimmtes Beschleuniger/Stabillsator-Verhältnis zusammen mit elnem abgestimmten Komplexbildner-Verhältniserklären. Die verringerte Mitabscheidung von Phosphor hat jedenfalls den Vorteil, daß die Haftung von Gold auf dem abgeschiedenen Nickel verbessert wird. Durch das Verwenden des neuen Beschleunigers, insbesondere N-Ethyl-Thioharnstoff, verringert sich die Gefahr von Lochkorrosion, da die Einlagerung von Schwefel in die abgeschiedene Nickelschicht verringert wird. Besonders vorteilhaft wirkt sich die gute Haftung von Gold auf der Nickelschicht - bedingt durch einen Phosphor-Anteil kleiner 10 % - auf Lelterplatten aus. Außerdem erhält man bei diesen geringen Phosphor-Anteilen in der NIkkelschicht gut löt- und bondbare Nickel/Gold-Schichten auf der Leiterplatte über das gesamte Badalter des Nik-

[0022] Ein zweltes Ausführungsbeispiel unterscheldet sich vom ersten nur dadurch, daß dem Nickelbad 3 ml Methylglycin-Diessigsäure beigesetzt ist. Dadurch wird erreicht. daß der Stabilisator tellweise komplexiert wird, wodurch überraschenderweise die Anreicherung von Blei, z.B. an einer Leiterzugkante, vermindert wird. [0023] Diese Inhiblerung des Stabilisators Blei hat sonst zur Folge, daß an diesen Stellen die Abscheidung von Nickel gehemmt ist, was als Kantenfehler bezeichnet wird.

Patentansprüche

- Wässriges, saures, reduktiv abscheidendes Bad zum stromlosen Abscheiden von Nickel, welches in 1 Liter Badflüssigkeit folgende Mengen an gelösten Stoffen enthält:
 - ♦ 3 bis 10 g Nickel in Form eines Nickelsalzes,
 - 5 bis 45 g eines Hypophosphits als Reduktionsmittel.
 - 0,4 bis 1 Mol einer oder mehrerer Verbindungen aus der Gruppe der Carbon- und Hydroxicarbonsäuren, einschließlich Ihrer Di- und Tricarbonsäuren, als Komplexbildner für das Nikkel
 - 0,5 bis 3 mg eines Blei-, Zinn-, Arsen-, Thaillum- oder Molybdän-Acetats oder -Sulfats als-Stabilisator,
 - als Beschleuniger ein Thiohamstoff-, Isothloharnstoff- oder Rhodanidderlvat, welche als Substituenten, am Stickstoff oder Schwefel, Alkyl- und/oder Aryl-Gruppen aufwelsen, in der 1 bls 3-fachen Molkonzentration des Stabilisator

und

- ein spezifisch den Stabilisator komplexierender Komplexbildner zugesetzt ist.
- Bad nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Komplexbildner für den Stabilisator Methylglycin-Diessigsäure zugesetzt ist.
- Bad nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzelchnet, daß der Nickelgehalt zwischen 6 und 8 g pro Liter Badflüssigkeit liegt
- Bad nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzelchnet, daß die Konzentration des Reduktionsmittels zwischen 25 und 35 g pro Liter Badflüssigkeit liegt
 - Bad nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzelchnet, daß die Konzentration des Reduktionsmittels bei 30 g pro Liter Badflüssigkeit liegt.
- Bad nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Carbon- oder Hydroxicarbonsäuren nicht mehr als 16 C-Atome enthalten.
- Bad nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Komplexbildner für das Nickel Milch-, Äpfel- und/oder Essigsäure enthält.
 - Bad nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzelchnet, daß der Komplexbildner für das Nickel aus Milch-, Äpfel- und Essigsäure im Molverhältnis von etwa 11: 4: 1 besteht.
 - Bad nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzelchnet, daß die Konzentration des Komplexbildners für das Nickel zwischen 0,6 und 0,8 Mol pro Liter Badflüssigkeit liegt.
- Bad nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzelchnet, daß die Konzentration des
 Stabilisators etwa 1 mg pro Liter Badflüssigkeit beträgt.
- Bad nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Konzentration des den Stabilisator komplexierenden Komplexbildners zwischen 0,5 und 5 ml pro Liter Badflüssigkeit liegt.
- 12. Bad nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die im Beschleuniger vorhandenen Alkyl-Gruppen nicht mehr als 6, vorzugswelse nicht mehr als 4 C-Atome, bzw. die Aryl-Gruppen nicht mehr als 9, vorzugswelse nicht mehr als 6 C-Atome, enthalten.

5

10

15

25

35

13. Bad nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzelchnet, daß das Thioharnstoffderivat ein N-Ethyl-Thioharnstoff ist.

7

14. Bad nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß das isothloharnstoffderivat ein Benzyl-Isothioharnstoff ist.

Claims

- 1. An aqueous, acidic reducing bath for the electroless deposition of nickel, containing the following guantities of solved substances in 1 litre of bath liquid:
 - 3 to 10 grams of nickel in the form of a nickel
 - 5 to 45 grams of a hypophosphite as a reductive
 - 0.4 to 1 mol of one or more compounds from 20 the group of carbonic and hydroxy acids, including their dicarbonic and tricarbonic acids. as a complexing agent for the nickel;
 - 0.5 to 3 mg of a lead, tin, arsenic, thailium or molybdenum acetate or a lead, tin, arsenic, thallium or molybdenum sulphate as a stabllis-
 - a derivative of thiourea, isothiourea or rhodan-Ite, as an accelerator, containing alkyl and/or aryl groups as substituents on the nitrogen or sulphur, in 1 to 3 times the mol concentration of the stabliiser; and
 - a complexing agent for complexing specifically the stabiliser.
- 2. The bath as defined in Claim 1, characterised in that methyl glycine diacidic acid has been added as a complexing agent for the stabiliser.
- 3. The bath as defined in any of the preceding claims, characterised in that the nickel content is between 6 and 8 grams per litre of the bath ilquid.
- 4. The bath as defined in any of the preceding claims. characterised in that the concentration of the reducing agent is between 25 and 35 grams per litre of the bath liquid.
- 5. The bath as defined in any of the preceding claims, characterised in that the concentration of the reducing agent is 30 grams per litre of the bath liquid.
- 6. The bath as defined in any of the preceding claims, characterised in that the carbonic or hydroxy acids contain maximally 16 C atoms.
- 7. The bath as defined in any of the preceding claims, characterised in that the complexing agent for the

- nickei contains lactic, malic and/or acidic acid.
- 8. The bath as defined in any of the preceding claims, characterised in that the complexing agent for the nickel consists of lactic, malic and acidic acid in a moi ratio of about 11:4:1.
- 9. The bath as defined in any of the preceding cialms, characterised in that the concentration of the complexing agent for the nickel is between 0.6 and 0.8 mols per litre of the bath liquid.
- 10. The bath as defined in any of the preceding claims, characterised in that the concentration of the stablliser is about 1 mg per litre of the bath liquid.
- 11. The bath as defined in any of the preceding claims, characterised in that the concentration of the complexing agent for complexing the stabiliser is between 0.5 and 5 ml per litre of the bath liquid.
- 12. The bath as defined in any of the preceding claims, characterised in that the alkyl groups present in the accelerator contain maximally 6, preferably maximally 4 C atoms, and that the aryl groups contain maximally 9, preferably maximally 6 C atoms.
- 13. The bath as defined in any of the preceding claims, characterised in that the thiourea derivative is an N-ethyl-thiourea.
- 14. The bath as defined in any of Claims 1 to 13, characterised in that the isothiourea derivative is a benzyl Isothlourea.

Revendications

- 1. Bain aqueux, acide de précipitation par réduction 40 pour la précipitation sans courant de nickei, qui contient, dans 1 litre de liquide du bain, les quantités indiquées cl-après de substances dissoutes :
 - de 3 à 10 g de nickel sous la forme d'un sel de
 - de 5 à 45 g d'un hypophosphite à titre d'agent de réduction,
 - de 0.4 à 1 mole d'un ou de plusieurs composés choisis parmi le groupe comprenant des acides carboxyliques et hydroxycarboxyliques, y compris leurs acides dicarboxyliques et tricarboxyliques, à titre de formateur de complexe pour le
 - de 0,5 à 3 mg de l'acétate ou d'un sulfate de plomb, d'étain, d'arsenic, de thalilum ou de molybdène, à titre de stabilisateur,
 - à titre d'accélérateur, un dérivé de thiourée, d'isothiourée ou de rhodanide qui présente, à

50

55

titre de substituants sur l'atorne d'azote ou sur l'atorne de soufre, des groupes alkyle et/ou des groupes aryle, en une concentration molaire de 1 à 3 fois supérieure à celle du stabilisateur, et auquel on ajoute un formateur de complexe qui complexe le stabilisateur de manière spécifique.

- Bain selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'on ajoute à titre de formateur de complexe pour le stabilisateur, de l'acide diacétique de méthylglycine.
- Bain selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la teneur en nickel se situe entre 6 et 8 g par litre de liquide du bale.
- Bain selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la concentration de l'agent de réduction se situe entre 25 et 35 g par litre de liquide du bain.
- Bain selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la concentration de l'agent de réduction se situe à 30 g par litre de liquide du bain.
- Bain selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les acides carboxyliques ou hydroxycarboxyliques ne contiennent pas plus de 16 atomes de carbone.
- Bain selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le formateur de complexe pour le nickel contient de l'acide lactique, de l'acide malique et/ou de l'acide acétique.
- Bain selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le formateur 40 de complexe pour le nickel est constitué d'acide lactique, d'acide mailque et d'acide acétique dans le rapport molaire d'environ 11:4:1.
- Bain selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la concentration du formateur de complexe pour le nickel se situe entre 0,6 et 0,8 mole par litre de liquide du bain.
- 10. Bain selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la concentration du stabilisateur s'élève à environ 1 mg par litre de liquide du bain.
- 11. Bain selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la concentration du formateur de complexe complexant le stabilisateur se situe entre 0,5 et 5 ml par litre de liquide

du bain.

- 12. Bain selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les groupes alkyle présents dans l'accélérateur ne contiennent pas plus de 6, de préférence plus de 4 atomes de carbone, respectivement les groupes aryle ne contiennent pas plus de 9, de préférence pas plus de 6 atomes de carbone.
- Bain selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dérivé de thiourée est une N-éthyl-thiourée.
- Bain selon l'une queiconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dérivé d'isothiourée est une benzylisothiourée.

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) EP 0 897 998 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

24.02.1999 Patentblatt 1999/08

(21) Anmeldenummer: 98114391.0

(22) Anmeldetag: 31.07.1998

(51) Int. Cl.6: C23C 18/36

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten: AL LT LV MK RO SI

(30) Priorităt: 06.08.1997 DE 19733991

(71) Anmelder: AMI Doduco GmbH 75181 Pforzheim (DE)

(72) Erlinder:

 Freudenberger, Renate, Dr. 70738 Stuttgart (DE) Macht, Walter
 75180 Pforzhelm (DE)

 Stiesch, Heidemarle 75449 Wurmberg (DE)

Marka, Erwin
 75203 Königsbach-Stein (DE)

(74) Vertreter:

Twelmeler, Ulrich, Dipl.Phys. et al Zerrennerstrasse 23-25 75172 Pforzhelm (DE)

(54) Reduktives Ni-Bad

Es wird ein wässriges, saures, reduktiv abscheidendes Bad zum stromlosen Abscheiden von Nickel beschrieben, das folgende Zusammensetzung hat: Nickel in Form eines Nickelsalzes: ein Hypophoshit als Reduktionsmittel; eine oder mehrere Verbindungen aus der Gruppe der Carbon- und Hydroxicarbonsäuren. einschließlich ihrer Di- und Tricarbonsäuren als Komplexbildner für das Nickel: ein Blei-, Zinn-, Arsen-, Thallium- oder Molybdan-Acetat oder -Sulfat als Stabilisator und als Beschleuniger ein Thioharnstoff-, Isothioharnstoff- oder Rhodanidderivat, welche als Substituenten. am Stickstoff oder Schwefel, Alkyl- und/oder Aryl-Gruppen aufweisen. Durch die Carbon- und Hydroxicarbonsäuren arbeitet das Bad in einem pH-Bereich zwischen 5 und 6. Das Bad wird bei einer Temperatur zwischen 80° und 90°C betrieben. Es wird eine Lebensdauer des Bades von bis zu 8 MTO erreicht. Als Komolexbildner für den Stabilisator kann dem Bad zusätzlich Methylglycin-Diessigsäure zugesetzt sein.

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein wässriges, saures, reduktiv abscheidendes Bad zum stromlosen Abscheiden von Nickel.

[0002] Solche Bäder sind aus Wolfgang Riedel: Funktionelle Chemische Vernickelung, Eugen G. Lenze Verlag in Saulgau/Wüett. 1989 bekannt, Eine typische Anwendung ist das stromlose Aufbringen einer Nickelschicht auf verkupferte Leiterplatten. An diese Nickelschicht in Verbindung mit einer anschließend aufzubringenden Goldschicht mittels Austauschvergoldung werden hohe Anforderungen bezüglich einer guten Lötbarkeit, guten Bondbarkeit. Korrosionsbeständigkeit und der Ausbildung planarer Pads, die für die folgende Bestückung mit Bauteilen notwendig ist, gestellt. Die chemische Nickelschicht zwischen der Kupfer- und der Goldschicht wirkt hier als eine Art Barriere, so daß modlichst kein Gold in die Kupferschicht diffundieren kann, was die Lötfähigkeit verschlechtern würde. Für eine gute Nickel/Gold-Haftung ist eine möglichst reine Nickelschicht nötig, wobei ein Phosphoranteil von unter 10 % erstrebenswert ist. Die bekannten Nickelbåder enthalten das abzuscheidende Nickel in Form von Nikkelsulfat oder Nickelchlorid. Das als Hation vorliegende Nickel muß zum Zwecke seiner Abscheidung reduziert werden. Diese Aufgabe übernimmt Natriumhypophoshit. Als Komplexbildner für das Nickel sind Zitronen-, Glycol-, Milch-, Apfel-, Essig-, Aminoessig-, Propion-, Bernsteinsäure, Ammonium-, Natrium-, Natriumhydroxyacetat, Natriumzitrat, Natriumglyconat, Hydroxylaminsulfat und Mischungen von manchen dieser Säuren bekannt. Um eine höhere Nickeiabscheiderate zu erhalten, ist im Bad ein Beschleuniger enthalten. Als Beschleuniger ist Thioharnstoff (TU) bekannt. Dieser ist 35 thermisch jedoch nicht sonderlich stabil. Zur Stabilisierung dieser Bäder sind Stabilisatoren nötig. Bekannt sind Blei-, Zinn-, Arsen- und Molybdänverbindungen. Der Stabilisator vermindert jedoch die Abscheiderate. [0003] Ein Nachteil der bekannten Bäder liegt darin, daß zum Erreichen von passablen Abscheideraten das Bad bei relativ hohen Temperaturen von über 90°C betrieben werden muß. Bei diesen Temperaturen ist der Thioharnstoff nicht mehr ausreichend stabil und seine Wirkung ist nicht mehr in vollem Umfang gegeben. Zur Aufrechterhaltung der Abscheiderate muß deshalb ständig Thioharnstoff nachdosiert werden. Es kommt zu einer allmählichen Anreicherung der Zersetzungsprodukte des Thioharnstoffs im Bad und somit auch zu einer vermehrten Einlagerung von Schwefel in die Nikkelschicht. Dadurch wird die abgeschiedene Nickelschicht unedler. Dies führt zu einem erhöhten Auftreten von Korrosion nach der Austausch-Gold-Beschichtung. im besonderen zur Lochkorrosion in Bohrungen der Leiterplatte. Die Korrosionswerte verschlechtern sich mit zunehmendem Badalter, da immer mehr Thioharnstoff zugesetzt werden muß, um die Abscheiderate aufrechtzuerhalten. Daraus ergibt sich für das Bad nur eine

Lebensdauer von ca. 5 MTO (MTO ist von Metal Turn - Qver abgeleitet). d.h., daß das gesamte im Bad enthaltene Nickel nur fünfmal umgesetzt werden kann, bis das Bad verworfen werden muß.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, eine Zusammensetzung für ein Bad der eingangs genannten Art zu finden, mit welcher eine qualitätiv hochwertige Nickelschichtbildung mit möglichst wenig Fremdeinlagerungen über eine längere Lebensdauer des Bads mit gleichbleibender Abscheiderate möglich ist.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Bad mit der in Anspruch 1 angegebener Zusammensetzung gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

100061 Zwischen der Konzentration des Nickelsalzes und seines Reduktionsmittels ist eine direkte Beziehung vorhanden, da das Reduktionsmittel möglichst das ganze gelöste Nickel reduzieren sollte. Eine Unterschreitung der angegebenen Untergrenze für die Nikkelkonzentration im Bad führt dazu, daß die Abscheiderate zu stark abnimmt, da zu wenig Nickel zur Verfügung steht. Gleiches gilt für die Konzentration des Reduktionsmittels: Beim Unterschreiten der unteren Konzentratonsgrenze wird zu wenig Nickel reduziert und die Abscheiderate sinkt. Bei einer Überschreitung der angegebenen Obergrenze der Konzentration kommt es zu Wildabscheidungen an ungewollten Stellen, so z.B. auch am Badbehälter, und zu einer Aufsal-Bades durch Zersetzung zuna des Reduktionsmittels, welche mit einer zunehmenden Viskosität verknüpft ist, welche das Abscheiden von Nickel in Bohrlöchern von Leiterolatten erschwert.

[0007] Die Grenzen für den Komplexbildner sind so gewählt, daß an der Untergrenze der Konzentration noch das gesamte Nickel komplexiert werden kann, während eine Überschreitung der Obergrenze unwirtschaftlich wäre.

riger, insbesondere das Thioharnstoffderivat, sind thermisch stabiler und effizienter als die bisher eingesetzten
Beschleuniger. Dadurch ist es möglich sowohl die Konzentration des Beschleunigers als auch die Konzentration des Stabilisators geringer zu halten als bisher. Das
hat den Vorteil, daß im Bad weniger Zersetzunsprodukte entstehen als bisher, zumal die Konzentration des
Beschleunigers und die ihr folgende Konzentration des
Stabilisators von vornherein niedriger sein können als
im Stand der Technik. Das führt nicht nur zu einer längeren Lebensdauer, sondern auch zu einer besseren
Beherrschbarkeit des Bades. Erste Erfahrungen zeigen,
daß mit erfindungsgemäßen Bädern Lebensdauern von
bis zu 8 MTO erreicht werden.

[0009] Der Beschleuniger soll in der 1 - bis 3-fachen Molkonzentration des Stabilisators im Bad enthalten sein. Wird das Verhältnis zwischen Stabilisator und Beschleuniger zum Stabilisator hin verschoben, so

kommt es vermehrt zur Inhibierung von Leiterzugkanten und Bohrlöchern. Bei einem Beschleunigerüberschuß kann vermehrt Lochkorrosion auftreten.

[0010] Der saure Charakter des Nickelbades ist durch die Carbon- und Hydroxycarbonsäuren bestimmt; der pH-Wert wird durch Hinzufügen von Ammoniak zweckmäßigerweise auf einen Wert zwischen 5 und 6 eingestellt. Eine gewisse Pufferwirkung tritt durch den verwendeten Komplexbildner ein. Im Laufe der Zeit wird das Bad bedingt durch den Chemismus zunehmend sauer. Fällt der pH-Wert zu stark ab; so wird er durch Ammoniakzugabe wieder angehoben. Hypophosphit entfaltet seine reduzierende Wirkung im schwach sauren Bereich. Bei einem pH-Wert oberhalb 6 vermindert sich die reduzierende Wirkung des Hypophosphits. Dasselbe gilt für einen pH-Wert unter 5. Das Hypophosphit erreicht seine optimale reduzierende Wirkung für pH-Werte zwischen 4,6 und 5,5. Das vorliegende Bad ist sehr gut dazu geeignet Leiterplatten mit einer edlen Nickel-Haftschicht mit einem Phosphoranteil kleiner als 10 % zu beschichten. Eine daran anschließende Überziehung der edlen Nickelschicht mit einer Austausch-Goldschicht bewirkt eine Verminderung der Korrosion gegenüber einer unedleren - mit Gold beschichteten -Nickelschicht. Das Austausch-Goldbad kann in einem großen pH-Bereich zwischen 5,5 und 6,5 gefahren werden.

[0011] Zweckmäßigerweise liegt die Badtemperatur zwischen 80° und 90° C. bevorzugt wird eine Temperatur von 85° bis 90° C. In diesen Temperaturbereichen erhält man besonders wirtschaftliche Abscheideraten. Oberhalb von 90°C wird der Beschleuniger vermehrt zersetzt und es reichern sich Fremdatome im Bad an die dann zusammen mit dem Nickel abgeschieden werden können und Lochkorrosion hervorrufen könnten.

[0012] Vorzugsweise liegt der Nickelgehait zwischen 6 und 8 g pro Liter Badflüssigkeit und die Konzentration des Reduktionsmittels zwischen 25 und 35 g pro Liter Badflüssigkeit. In diesen Konzentrationsbereichen ist das stöchiometrische Verhältnis zwischen dem gelösten Nickel und seinem Reduktionsmittel besonders vorteilhaft, so daß sich eine gleichbleibende Abscheiderate über mehrere MTO ergibt.

[0013] Vorteilhafterweise wird als Komplexbildner eine Mischung aus Milch-, Äpfel-und Essigsäure verwendet, dessen Molverhältnis vorzugsweise etwa 11:4:1 lautet. Dieses Verhältnis hat sich als besonders förderlich in Bezug auf die Komplexierung des ionogenen Nickels herausgestellt. Vorteilhaft entfaltet sich die Wirkung des Komplexbildners für eine Molkonzentration zwischen 0,6 und 0,8 Mol pro Liter. Für den Stabilisator ist ein Gehalt von ungefähr 1 mg pro Liter Badflüssigkeit günstig.

[0014] Um eine Zersetzung des Stabilisators zu unterdrücken und damit einer Anreicherung des metallischen Kations des Stabilisators im Bad entgegenzuwirken, ist als eine besonders vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, daß zusätzlich ein spezifisch den

Stabilisator komplexierender Komplexbildner zugesetzt ist. Vorzugsweise handelt es sich hierbei um Methylglycin-Diessigsäure, die vorzugsweise in einem Konzentrationsverhältnis von 0.5 bis 5 ml pro Liter Badflüssigkeit zugesetzt ist. Dadurch wird verhindert. daß das Kation des Stabilisators ausfällt und sich bevorzugt an Kanten oder Bohrlöcher niederschlägt. Dadurch wird der sogenannten Kantenschwäche entgegengewirkt, dies bedeutet, daß an den Kanten keine Inhibierung durch den Stabilisator stattfindet, der die Nickelabscheidung lokal hemmen würde. Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß sich der Stabilisator nicht so schnell verbraucht und nachdosiert werden muß. Durch das Zusetzen des weiteren Komplexbildners wird verblüffenderweise die Stabilität des Bades nicht beeinträchtigt. Ein Genalt in dem genannten Bereich ist vorteilhaft, jedoch ist durch eine höhere Konzentration keine Verschlechterung der Badeigenschaften zu erkennen.

[0015] Als bevorzugter Beschleuniger wird N-Ethyl-Thioharnstoff oder Benzyl-Isothioharnstoff verwendet. Diese beiden Stoffe sind thermisch stabil, so daß kaum eine Zersetzung stattfindet, welche eine Nachdosierung nötig machen würde. Druch die geringe Bildung von Schwefel erhält man eine sehr reine Nickelschicht mit wenig eingebauten Fremdatomen, was zu einer guten Korrosionsbeständigkeit führt.

[0016] Ein erstes Ausführungsbeispiel für ein erfindungsgemäßes Nickelbad enthält in 1 Liter Badflüssigkeit:

- 7 g Nickel in Form eines Nickelsulfats
- 35 g Natriumhypophosphit als Reduktionsmittel
- ◆ 27 g Milchsäure 90 %ig
- 23 g Bernsteinsäure
 - 6 g Essigsäure
 - 2 mg Blei in Form von Bleiacetat
 - 1 mg N,N'-Ethylen-Thioharnstoff
- 2 ml Methylglycindiessigsäure
- Rest ist Wasser und Ammoniak.

[0017] Der pH-Wert des Bades soll 5,0 betragen und wird mit Ammoniaklösung eingestellt. Das Bad wird bei einer Temperatur von 88-90° C betrieben und ermöglicht eine Abscheiderate von 15 bis 21 µm pro Stunde. [0018] Die Vorteile und Verbesserungen gegenüber dem Stand der Technik dieses Ausführungsbeispiels sind vielfältig. So wird eine gleichbleibende Abscheiderate bis zu einem Badalter von ca. 8 MTO erzielt - was gegenüber den bekannten Bädern eine beträchtliche Steigerung bedeutet - wobei keine Wildabscheidungen stattfinden. Das Nickel wird nur an den dafür vorgesehenen Stellen abgeschieden, so wird es z.B. nicht über den Bereich des zu beschichtenden Leiterzuges hinaus auf der Leiterplatte abgeschieden. Überraschenderweise liegt der Phosphorgehalt in der Nickelschicht unter 10%. Dies läßt sich aus der Gleichmäßigkeit der Abscheiderate - bedingt durch ein abgestimmtes



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) EP 0 897 998 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3: 12.05.1999 Patentblatt 1999/19

(51) Int. Cl.6; C23C 18/36

(43) Veröffentlichungstag A2: 24.02.1999 Patentblatt 1999/08

(21) Anmeldenummer: 98114391.0

(22) Anmeldetag: 31.07.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 06.08.1997 DE 19733991

(71) Anmelder: AMI Doduco GmbH 75181 Pforzhelm (DE)

(72) Erfinder:

 Freudenberger, Renate, Dr. 70738 Stuttgart (DE) Macht, Walter
 75180 Pforzheim (DE)

 Stlesch, Heidemarie 75449 Wurmberg (DE)

Marka, Erwin
 75203 Königsbach-Stein (DE)

(74) Vertreter:

Twelmeier, Ulrich, Dipl.Phys. et al Zerrennerstrasse 23-25 75172 Pforzheim (DE)

(54) Reduktives NI-Bad

(57)Es wird ein wässriges, saures, reduktiv abscheidendes Bad zum stromlosen Abscheiden von Nickel beschrieben, das folgende Zusammensetzung hat: Nickel in Form eines Nickelsalzes: ein Hypophoshit als Reduktionsmittel; eine oder mehrere Verbindungen aus der Gruppe der Carbon- und Hydroxicarbonsäuren, einschließlich ihrer Di- und Tricarbonsäuren als Komplexbildner für das Nickel: ein Blei-, Zinn-, Arsen-, Thallium- oder Molybdan-Acetat oder -Sulfat als Stabilisator und als Beschleuniger ein Thioharnstoff-, Isothioharnstoff- oder Rhodanidderivat, welche als Substituenten, am Stickstoff oder Schwefel, Alkyl- und/oder Aryl-Gruppen aufweisen. Durch die Carbon- und Hydroxicarbonsäuren arbeitet das Bad in einem pH-Bereich zwischen 5 und 6. Das Bad wird bei einer Temperatur zwischen 80° und 90°C betrieben. Es wird eine Lebensdauer des Bades von bis zu 8 MTO erreicht. Als Komolexbildner für den Stabilisator kann dem Bad zusätzlich Methylglycin-Diessigsäure zugesetzt sein.



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung EP 98 11 4391

	EINSCHLÄGI	GE DOKUMENTE				
Kategorie	Kennzeichnung des Dol der maßgebl	tuments mit Angabe, sowe ichen Teile	it erforderlich,	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.CI.6)	
Y A	US 4 483 711 A (H. 20. November 1984 * Zusammenfassung * Spalte 1, Zeile * Spalte 3, Zeile * Spalte 4, Zeile * Spalte 4, Zeile	* 12 - Zeile 15 * 3 - Zeile 49 * 12 - Zeile 50 *		1-3,5,6, 9,13,14 15 4,7,8	C23C18/36	
	* Spalte 6, Zeile * Ansprüche 1-17;	Beispiele 3,7 *				
	KEPING H ET AL: ' ELECTROLESS NICKEL TRANSACTIONS OF TH FINISHING, Bd. 74, Nr. PART 0 91-94, XP000594644 * das ganze Dokume	PLATING PROCESS E INSTITUTE OF 1 3, 1. Mai 1996,	S" METAL	15		
	EP 0 346 265 A (UN 13. Dezember 1989 * Zusammenfassung * Spalte 2 * * Spalte 4 *	******	S CORP)	1,13,14	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.CL.6)	
- 13	US 3 489 576 A (VI 13. Januar 1970 * Spalte 1 - Spalte			1,13,14		
1	P 0 692 554 A (MA: TD) 17. Januar 199 Seite 4 * Seite 5 * Seite 10 * Ansprüche 1-7 *	ISUSHITA ELECTRI 166	C IND CO	1,10,11		
	agende Recherchenbericht wu	rde für alle Patentansprück	ne erstellt			
_	Recherchenori	Abachlußdatum der		T	Proter	
X : von be	EN HAAG EGORIE DER GENANNTEN DOK sonderer Bedeutung allein betrach sonderer Bedeutung in Verbindung	E:āl	r Erfindung zugrun teres Patentdokum ich dem Anmelded	nde liegende Th nent, das jedoch latum varöffentli	cht worten let	
A : technol	n veronentiichung derselben Kater logischer Hintergrund thrittliche Ottenbarund	porte L:au &:M	der Anmeldung ar a anderen Gründe itglied der gielcher okument	n angeführtes D	ment lokument bereinstimmendes	

FORM 1503 03 80 (PluCh

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 98 11 4391

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

18-03-1999

im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument			Datum der Veröffentlichung	Mitgled(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichun	
US	4483711	A	20-11-1984	AU CA DE FR	555641 2903584 1225501 3421646 2560609	_	02-10-198 12-09-198 18-08-198 05-09-198
				GB JP JP JP	2155041 1044790 1563010 61041774	A,B B C	18-09-198 29-09-198 12-06-199 28-02-198
EP	0346265	A	13-12-1989	US CN JP	4983428 1039450 2043371	A,B	08-01-199 07-02-199 13-02-199
US	3489576	Α	13-01-1970	KEI	VE		
ΕP	0692554	A	17-01-1996	DE JP US US	69507389 8083796 5645628 5795828	A A	04-03-199 26-03-199 08-07-199 18-08-199

EPO FORM POMBI

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82